

HDC MHP200 M 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Das Crimpen ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Leiter und Kontakt. Eine ideale Crimp-Verbindung ist gasdicht und korrosionsfest.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Stift, Silber, 25 mm ²
Best.-Nr.	2514860000
Typ	HDC MHP200 M 25
GTIN (EAN)	4050118528503
VPE	10 Stück

HDC MHP200 M 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	29 g
--------------	------

Temperaturen

Grenztemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Angaben

Abisolierlänge Bemessungsanschluss	19 mm	Anschlussart	Crimpschluss
Herstellungsverfahren	gedreht	Leiteranschlussquerschnitt	25 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	25 mm ²	Oberfläche	Silber
Typ	Stift	Werkstoff	Kupferlegierung

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN
Broschüre/Katalog	Catalogues in PDF-format

HDC MHP200 M 25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen**